

令和8年度 半導体後工程関連製品開発支援事業実施要領

(総則)

第1条 令和8年度 半導体後工程関連製品開発支援事業（以下「本事業」という。）の実施については令和8年度 半導体後工程関連製品開発支援事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）によるほか、この要領に定めるところによる。

(公募)

第2条 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団（以下「財団」という。）は、一定の期間を設けて、当該事業の補助を受けようとする企業及び産学官連携による共同体（以下「企業等」という。）を公募する。

(提案書の提出)

第3条 本事業の補助を希望する企業等は、あらかじめ財団の理事長（以下「理事長」という。）が定める期間内に「令和8年度 半導体後工程関連製品開発支援事業提案書」（実施要領様式第1号）を提出するものとする。
ただし、別に様式を指定する場合は、当該様式にて提出することとする。

(審査)

第4条 提案書の審査については、別に定める補助金交付対象者選定要領によるものとする。
ただし、上記補助金交付対象者選定要領とは別に選定要領を指定する場合は、当該選定要領によるものとする。

(審査結果の通知)

第5条 理事長は、前条の審査結果を踏まえ、本事業の補助を希望する企業等の中から採択又は不採択を決定し、採択を決定した企業等に対しては「令和8年度 半導体後工程関連製品開発支援事業補助金交付内定通知書」（実施要領様式第2号）により、不採択を決定した企業等に対しては「令和8年度 半導体後工程関連製品開発支援事業審査結果通知書」（実施要領様式第2号-2）により通知するものとする。

(補助金の精算)

第6条 補助金の支払いは、精算払い、概算払いを併用するものとする。

(概算払い)

第7条 概算払いは、原則として、事業期間中に1回を上限に行うものとする。
2 概算払いの金額は、補助金決定予定額の50%を超えない額とする。ただし、理事長が認める場合は、この額を超えて支払うことができる。

(進捗又は成果の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業期間中又は補助事業終了後の1年間、理事長の

求めに応じて開発状況の進捗又は開発成果に関する報告（進捗・成果報告会への出席等）を行うものとする。また、事業期間中にヒアリングを行うことがある。その際、特段の不都合がない場合は半導体取引拡大アドバイザーの同席も認めること。

（成果普及）

第9条 補助事業者は、補助事業終了後、原則として5年間、理事長の求めに応じて成果普及活動（成果報告会への出展等）に協力するものとする。

（その他）

第10条 その他、本要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

附 則

この要領は、令和8年4月1日から実施する。